

Warm Schrumpf-Verbindungs-muffe Typ **SMH.V** mit Schraubverbindern

U₀/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

- Anwendung** Verbindungs-muffen Typ SMH.V mit Schraubverbindern verbinden Leitungen und Kunststoffkabel. Die Muffen eignen sich für
- Leitungen und Kabel mit Isolierhüllen (Leiterisolierungen) und Mantelisolierungen aus PVC, PE und VPE
 - für Kupfer- und Aluminiumleiter

Anwendungsgebiete:

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle und Leerrohre

- Eigenschaften**
- hohe elektrische Isolationswerte
 - sichere und einfache Montage der Schraubverbinder
 - querwasserdicht
 - gute mechanische Festigkeit
 - gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Erdalkalien und chemische Einflüsse
 - großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
 - kompakte Abmessungen
 - unbegrenzt lagerfähig

Prüfung Entspricht DIN VDE 0278, Teil 1 und 3

Bestell-daten – Zuordnung

| Art.-Nr. | Typ | N(A)YY, NYM, NA2X(2)Y Nennquerschnitt/mm ² |
|----------|-----------------|--|
| 145362 | SMH5 1.5- 6 V* | 5 x 1.5- 6 |
| 145363 | SMH5 6 - 35 V | 5 x 6 - 35 |
| 145359 | SMH4 6 - 35 V | 4 x 6 - 35 |
| 145360 | SMH4 25 - 70 V | 4 x 25 - 70 |
| 145361 | SMH4 70 - 150 V | 4 x 70 - 150 |

* mit Schraubhülse

- Lieferumfang**
- Innenmuffen
 - Außenmuffe
 - Schraubverbinder mit Sechskantschlüssel
 - Schraubverbinder mit Schlitzschrauben (Typ SMH5 1.6 - 6V)
 - illustrierte Montageanleitung



Bestätigung

zu gefährlichen Inhaltsstoffen nach

EU-Richtlinien 2002/95 RoHS = Restriction of Hazardous Substances ;
EU-Richtlinien 2002/96 WEEE = Waste Electrical and Electronic equipment

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen nach Abklärung auch unserer Unterlieferanten, dass in den Produkten der Cellpack GmbH, wie im Katalog angeboten, keine gefährlichen Inhaltsstoffe wie Blei (Pb), Cadmium (Cd), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CrVI), Polybromiertes Biphenyl (PBB) und Polybromierte Diphenylether (PBDE) enthalten sind.

Diese Bestätigung entspricht dem heutigen Kenntnisstand

Mit freundlichen Grüßen

CELLPACK GmbH



Dipl. Ing. (FH) Dietmar Etzel
Entwicklung / Verfahrenstechnik